

適用規格						
定 格	使用温度範囲	-45℃～+125℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～+60℃（注2）		
	電 圧	AC 50 V	適合コネクタ	DF12#-*DS-0.5V(81)		
	電 流	0.3 A		DF12#-*DS-0.5V(86)		
性 能						
	項 目	試 験 方 法	規 格			
構造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。			
	表示	目視にて確認する。				
電氣的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。	50 mΩ以下			
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上			
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。			
機械的性能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	△	極数	挿入力(N)以下	抜去力(N)以上
				20	23.4	2.6
				30	27.0	3.4
				36	29.0	4.0
				40	30.6	4.2
				50	34.2	5.0
				60	38.0	6.0
	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗：50 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗：50 mΩ以下 ②絶縁抵抗：500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			
	温度サイクル	温度 -65 → 5～35 → 125 → 5～35℃ 時間 30 → 10～15 → 30 → 10～15分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗：50 mΩ以下 ②絶縁抵抗：500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			
	半田耐熱性	【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 250℃ピーク 220℃以上 60 秒 以内 《 予熱部 》 150～180℃ 90 ～120 秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【 手半田（リペア）の場合 】 半田ごてで 350℃、3 秒の条件にて半田付けを 行う。但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。			
	二酸化硫黄	濃度10 ppm、96 時間放置する。 （試験規格：J E I D A - 3 9）	①接触抵抗：50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。			
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水、48 時間放置する。	①接触抵抗：50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。			
備考						
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。						
(注2) 保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は 使用温度範囲が適用されます。						
試験規格の記載のない試験方法は J I S C 5 4 0 2 を適用しています。						
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
△	1	DIS-H-00003088	SH. HOSODA	TS. MIYAZAKI	17. 09. 29	
			承認	MO. NAKAMURA	06. 01. 31	
			検 図	TS. MIYAZAKI	06. 01. 31	
			担 当	YH. MICHIDA	06. 01. 31	
			製 図	HK. MURAKAMI	06. 01. 31	
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC4-163517-09		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF12D (4. 0) -*DP-0. 5V (81)		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL537	△ 1/1	